



会议邀请函

尊敬的_____先生/女士:

“中国材料大会2020”原定于2020年10月23-28日召开，因受疫情影响，暂推迟于2020年11月17-22日在山东省青岛市召开，会议由中国材料研究学会发起并主办。分会场和论坛设置如下:

A. 能源材料

- A01. 能源转换与存储材料
- A03. 核材料
- A04. 太阳能材料与器件
- A05. 矿物与油气田材料
- A06. 氢能与燃料电池关键材料

B. 环境材料

- B01. 光催化材料
- B02. 生态环境材料
- B03. 环境工程材料
- B04. 资源材料与循环利用

C. 结构材料

- C01. 粉末冶金
- C02. 高性能铝合金
- C03. 镁合金
- C05. 高性能钛合金材料
- C06. 金属基复合材料
- C07. 空间材料科学技术
- C09. 先进无机材料
- C10. 纳米、异构和梯度材料

D. 功能材料

- D01. 超材料与多功能材料
- D02. 多铁性材料
- D03. 非晶与高熵合金
- D04. 极端条件材料与器件
- D05. 功能分子材料与器件
- D06. 先进微电子与光电子材料

- D07. 生物医用材料
- D08. 多孔金属材料
- D09. 纤维材料改性与复合技术
- D10. 高分子材料
- D11. 超硬材料
- D12. 纳米与磁光电功能材料
- D13. 医药智能材料与技术
- D14. 碳点功能材料
- D15. 纳米发电机与压电电子学
- D17. 先进电子与智能传感功能材料

E. 材料设计、制备与评价

- E01. 材料先进制备加工技术
- E02. 材料界面/表面分析与表征
- E03. 相分离冶金与材料
- E04. 先进凝固科学与技术
- E05. 材料服役行为与结构安全
- E06. 材料基因工程
- E08. 相图、相变与合金设计
- Z. 材料模拟、计算与设计

F. 论坛

- FA. 新材料产业发展论坛
- FC. 中国工程院重大咨询项目—新材料研究前沿战略发展论坛
- FE. 材料教育论坛

材质分析、实验室设备展览会



注册费标准及付款方式（不含版面费，食宿统一安排，费用自理）：

2020年9月15日（含15日）前注册交费	非学生：RMB 2000元 学 生：RMB 1000元
2020年9月15日后注册交费	非学生：RMB 2500元 学 生：RMB 1500元
现场交费	非学生：RMB 2800元 学 生：RMB 1800元

注：缴费日期以银行印鉴为准。

付款方式1：在线支付

请登录会议网站，注册后进行在线支付。

付款方式2：银行汇款

账户名称： 中国材料研究学会
 开户银行： 中国工商银行紫竹桥支行
 银行帐号： 0200 2355 1920 1069 811

诚邀您参加此次会议。

会议注册及提交稿件等详细信息请登录会议网站 <http://cmc2020.medcon.net.cn>。

